## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")从事对先进集 成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的清洗设备、电镀设备、无应力 抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备 等的开发、制造和销售。2023年以来,国内半导体行业设备需求持续增长,公司 凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度,不断深耕现有市场、拓展新市场,取 得了显著的业绩增长。为让投资者更好地了解公司经营情况,现将截至2023年9 月27日的在手合同订单情况公告如下:

## 一、截至2023年9月27日在手订单情况

截至2023年9月27日, 公司在手订单总金额为679,575,99万元(含己签订合 同及已中标尚未签订合同金额),详情如下表:

项目	截至2023年9月27日 (万元)	截至2022年9月30日 (万元)	增减幅度(%)
已签订合同订单	652, 569. 01	462, 789. 29	41.01
已中标尚未签订 合同订单	27, 006. 98	1, 632. 29	1, 554. 55
在手订单合计	679, 575. 99	464, 421. 58	46. 33

## 二、相关说明及风险提示

1、针对已中标但未签订合同的订单,因涉及相关手续办理,截至公告披露 日,公司尚未与招标人就本项目签订正式合同,所涉合同签署时间、履约安排、 履约条款及最终金额尚存在不确定性,公司将根据合同执行情况和收入确认政策 对项目收入进行确认: 在手订单含已向客户交付但尚未根据中国会计准则获得客 户确认收货的设备订单及将于未来交付的设备订单;

- 2、以上订单受具体执行、实施进度等因素影响,对公司当期和未来年度的 业绩影响存在不确定性;在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响,部分订 单可能会存在部分或全部无法履行或终止的风险;
- 3、以上在手订单数据源自公司内部统计,未经审计,不能以此直接推算公司全年营业收入、净利润等财务数据,仅供投资者及时了解公司日常经营概况。 具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 董事会 2023年9月28日